ISST

(SPIS)

بهبود توزيع پتانسيل الكتريكي روى سطوح ماهواره زمین آهنگ با استفاده از یوشش

آرمان صمدی'، مسعود ابراهیمی کچویی'* و حسین جهانبخش"

۱ و ۲ - دانشکدهٔ مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

۳- دانشکدهٔ علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

*تهران، کد پستی: ۱۱۱–۱۴۱۱۵

ebrahimikm@modares.ac.ir

هدف از این پژوهش بهبود توزیع پتانسیل الکتریکی بر روی سطوح فضاپیما با تغییر پوشش آنها بهمنظور کاهش خطر تخلیهٔ الکترواستاتیک در فضاپیما می باشد. بدین منظور از نرمافزار SPIS که نرمافزار استاندارد اتحادیهٔ اروپا برایمدل سازی و شبیه سازی برهم کنش پلاسمای فضا با فضاپیمامی باشد، استفاده شده است. در این راستا، بهترینپوشش های استفاده شده در فضاپیماهای اخیر، جهت کاهش آرک انتخاب شده است. بر روی فضاپیما هشت سطح مجزا تعریف و برای هر سطح پوشش مختص به آن انتخاب میشود.شبیهسازیها با تغییر پوشش این سطوح مجزا از لحاظ اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی و شناوری با هم مقایسه و پوشش مناسب انتخاب می شود. نتایج به طور متوسط حدود ۱۱ درصد بهبود پتانسیل الکتریکی بر روی سطوح را نشان مىدھد.

واژههاى كليدى: شارژينگ فضاپيما، تخليهٔ الكترواستاتيك، پتانسيل الكتريكى ديفرانسيلى، پتانسيل الكتريكى شناورى، SPIS

n	چگالی پلاسما		علائم واختصارات
q	بار الکتریکی ذرہ		
3	ضریب گذردهی خلأ	J	جريان اوليه ذرات
Е	میدان الکتریکی	V	بتانسيل الكتريكي
Electrostatic	تخارم الكترمان تاتيك	Vaverage	سرعت متوسط ذره
Discharge (ESD)		IE	جريان الكتروني حادث شده
Displacement	آسیب جابهجایی	II	جریان یونی حادث شدہ
Damage (DD) Single Event Effects		I _{SE}	جريان الكتروني ثانويه با توجه به I_E
(SEE)	اثرات تک اتفاق	I _{SI}	جریان یونی ثانویه با توجه بهII
Total Ionizing Dose		I _{BSE}	I_E لکترونهای پس پراکندگی با توجه به
(TID)	دز کل یونیزاسیون	$I_{\rm PH}$	جريان فوتو الكترون
Geosynchronous	مدار زمین آهنگ	I _B	منابع جريان فعال
Orbit (GEO)		I _T	جریان کل
Analyzer Program	بدنامه آنالیز شارژینگ ناسا (محصول ناسا)		
(NASCAP)			
Spacecraft Charging	د وافزار بر هم کنش شارژینگ فضاییما		۱. کارشنا <i>س</i> ارشد
Interaction Software	(محصدا اتحاديه ارميا)		۲. استادیار (نویسنده مخاطب)
(CDIC)	(ماصطول المحافظية الروي)		E a. a ¥

۳. پژوهشگر

www.SID.ir دریافت مقاله: ۹۶/۰۴/۲۳ ، تأیید مقاله ۹۶/۰۸/۱۷

مدار نزدیک زمین

تفلون

كپتون سياه

فضاپیما و پلاسمای محیط است. عدم توازن پلاسمای محیط سبب می شود تا از طریق ایجاد قوس الکتریکی و دشارژ⁴ ماهواره تعادل برقرار شود. در صورت بروز اختلاف شارژینگ⁶ در سطح ماهواره مشکلات جدی بروز خواهد کرد [۱].با توجه به شکل (۱)، تخلیهٔ الکترواستاتیکی ناشی از شارژینگ، مهمترین عامل شکست مأموریت فضایی توسط محیط تشعشعی می باشد. بنابراین، مقاوم نمودن فضاپیما در برابر این اثر اهمیت پیدا می کند.



Ref: Koons, et al., SMC-TR-00-10 (2000)

شبکل ۱-علل شکست مأموریت فضایی با توجه به محیط تشعشعی فضا [۲] پرتاب اسپوتینک^۶ در سال ۱۹۵۷ میلادی برای نخستین بار مسئلهٔ شارژینگ ماهواره را مورد توجه قرار داد. در سال ۱۹۶۱ میلادی، اولین مقالهٔ بررسی شارژینگ ماهواره توسط چوپرا^۷ ارائه شد و اولین کتاب دربارهٔ شارژینگ ماهواره نخستین بار در سال ۱۹۶۵ میلادی توسط سینگر^۸ منتشر شد [۳]. اهمیت موضوع شارژینگ ماهواره باعث ارائهٔ نرمافزارهای تخصصی در این حوزه شده است. از جمله نرمافزارهای تخصصی در این حوزه، NASCAP [۴]، SPIS جمله نرمافزارهای تخصصی در این حوزه، MUSCAT [۴]، داد

در حوزهٔ شارژینگ فضاپیما پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است. در مراجع [۲–۱۰] به مقایسهٔ نرمافزارهای تخصصی در حوزهٔ شارژینگ فضاپیما با یکدیگر و بررسی شباهتها و تفاوتهای آنها پرداخته شده است. در مراجع [۱۱–۱۸] به معرفی محیط فضا، اثرات این محیط در شکست مأموریت فضایی و مقایسهٔتأثیر مدارهای

4.Discharge

- 5.Charging
- 6. Sputnik
- 7.Chopra
- 8.Singer

Low Earth Orbit (LEO) Teflon (TE2K) Black Kapton (BK2K) OSR (OSR2K) Kapton (KA2K) Non Conductive Paint (NP2K) Graphite (GR2K) **Bulk Conductivity** (BUC) Solar Cells Thickness (DMT) Surface resistivity (SRE) Carbon fiber. Conducting, no resin layer (CFRP) OxydizedAluminium (ALOX) Solar cell material. Cerium doped silicon with MgF2 Coated (CERS)

Generic Dielectric after 5 years in GEO Environment (CONT) Computer Aided Design (CAD) Multi-Utility Spacecraft Charging Analysis Tool (MUSCAT)

 ()
 بازتابنده خورشیدی نوری

 (ive
 کپتون

 (ive
 رافیت

 رافیت
 گرافیت

 (ivity
 گرافیت

 مدایت بالک
 مدایت بالک

 (ivity
 مدایت بالک

 سلول های خورشیدی
 متاومت سطح

 (ivity
 مقاومت سطح

 (ivity)
 ماده سلول خورشیدی. سریم آلایده سیلیکون

 (ivit)
 ماده سلول خورشیدی مورید

 (ivit)
 ماده سلول خورشیدی مریم آلایده سیلیکون

 (ivit)
 ماده سریم آلایده سیلیکون

 (ivit)
 ماده سریم آلایده محیط آلایده سیلیکون

 (ivit)
 ماده سریم آلایده محیط آلوی سیلیکون

 (ivit)
 ماده محیط آلوی سیلی ماده محیط آلوی سیلیک

ابزار تحلیل شارژینگ چند منظوره فضاپیما (محصول آژانس فضایی ژاپن)

مقدمه

تابشهای فضایی تأثیرات زیانباری بر روی مواد و قطعات الکترونیکی استفاده شده در ماهوارهها ایجاد میکند.تابشهای الکترومغناطیسی کم انرژی (فروسرخ، مرئی، فرابنفش) بر روی طراحی بخشهایی از ماهوارهها شامل طراحی سیستمهای کنترل حرارتی فعال و غیرفعال، اندازهٔخنککننده، انتخاب مواد، تعیین سیستم توان و آرایههای سلول خورشیدی تأثیر میگذارند. قطعات الکترونیکی و مواد استفاده شده درماهوارهها باید به گونهای طراحی شوند تا توان مقاومت در برابر تابشهای کیهانی را در مدت عمر خود در ماهواره داشته باشند. اثرات رایجی که SEE (DD, TID ماهواره که از فضای نزدیک زمین و ESD هستند. اتفاق میافتد و بهصورت برآیند جریانهای بین

مختلف بر اثر شارژینگ که در قالب اسناد ناسا، آژانس فضایی اروپا و ژاپن تهیه شده است، می پردازد. در مراجع [۱۹–۲۷] به مقایسهٔ نمونههای آزمایشگاهی و نرمافزاری مختلف و بررسی مواردی مانند دمای الکترون و یون، چگالی الکترون و یون، تأثیر ولتاژ، سرعت پلاسما، ابعاد نمونهٔ مورد بررسی ومواد به کار رفته که هر کدام تأثیرات متفاوتی می گذارند، پرداخته شده است.

در مراجع [۲۸–۳۳] به معرفی ضوابط طراحی معماری برای آرایهٔ خورشیدی پرداخته شده است.در طراحی بایستی به مشخصات مأموریت، انتخاب وضعیت، پیکربندی کلی فضاپیما، جرم و اندازه توجه نمود. همچنین، تکنیکهای کاهش اثر شارژینگ بر روی سلولهای خورشیدی نیز در این پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه، در این مقاله به دنبال کاهش خطر تخلیهٔ الکترواستاتیک بر روی سطوح فضاپیما جهت افزایش طول عمر فضاپیما با استفاده از تغییر پوشش خواهیم بود.

مكانيزم پديده شارژينگ

شارژینگ فضاپیما فرآیندی است که از طریق آن یک فضاپیما پتانسیل الکتریکی نسبت به محیط اطراف بهدست میآورد. این تجمع بار الکتریکی روی فضاپیما ناشی از فعل و انفعالات بین فضاپیما و پلاسمای محیط یا محیط تابشی است. شارژینگ فضاپیما را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: الف: شارژینگ سطحی^{*} (یا خارجی) ب: شارژینگ درونی^{۱۰} (یا داخلی)

شارژینگ سطحی

این نوع شارژینگ بر روی سطوح و به علت برخورد ذرات باردار با بدنهٔ ماهواره و انباشته شدن بار الکتریکی روی سطوح ماهواره بهوجود میآید و باعث ایجاد پتانسیل الکتریکی روی بدنهٔ ماهواره میشود. اکثر ذرات مؤثر بر وضعیت شارژینگ، الکترونها و یونها دارای انرژی در محدودهٔ ۱ الکترون ولت تا ۵۰ هزار الکترون ولت در محیط پلاسما هستند.

به دلیل تفاوت هندسه و خواص مواد سطوح فضاپیما، مناطق مختلف در سطح میتوانند تا سطوح مختلف شارژ شوند. در شارژینگ سطحی، جریانها از حرکت الکترونهای محیط، یونها، الکترونهای ثانویه و فوتوالکترونهای حاصل از یک

9.Surface Charging 10.Internal Charging

جریان خالص در سطح خارجی بدنههای ماهواره بهوجود میآیند.

بهطورکلی، میتوان شارژینگ سطحی را براساس بهدست آوردن یتانسیل نسبی در مقایسه با یتانسیل محیط اطراف خود به دو نوع تقسیم کرد. این دو نوع شارژینگ سطحی، شناوری و دیفرانسیلی هستند [۳۴]. شارژینگ شناوری زمانی که ماهواره به عنوان یک مجموعه، یک پتانسیل خالص نسبت به یلاسمای محیط بهدست می آورد، رخ می دهد. شارژینگ شناوری تقریباً آنی، با مشخصهٔ دورههایی در حدود میکروثانیه صورت می گیرد.از سوی دیگر، شارژینگ دیفرانسیلی هنگامی اتفاق میافتد که بخشهای مختلف ماهواره تا پتانسیلهای مختلف شارژ شده باشند و به تدریج (با دورهٔ چند ثانیه تا چند دقیقه) رخ میدهد. شارژینگ دیفرانسیلی ممکن است میدان های الکتریکی قوی محلی تولید کند و میتواند میزان شارژینگ شناوری ماهواره را تحت تأثیر قرار دهد.از نقطه نظر اثر اختلال، شارژینگ دیفرانسیلی بین سطوح ماهواره منجر به پتانسیلهای الکتریکی متفاوت روی سطوح می شود.این شارژینگ می تواند به طور مستقیم به اجزای فضاپیما آسیب وارد کند و همچنین به تولید پالسهای مزاحم برای پردازندههای الکترونیکی منجر شود. در شکل (۲) الگوی میزان خطر شارژینگ سطحی نسبت به ارتفاع و عرض جغرافیایی نشان داده شده است.همان طور که در شکل (۲) مشخص است، میزان خطر تخلیهٔ الکترواستاتیکی ناشی از شارژینگ سطحی در مدار GEO و عرض جغرافیایی ۲۰ - تا ۲۰ درجه نسبت به سایر نقاط بیشتر است.



شکل ۲ – میزان خطر شارژینگ سطحی نسبت به ارتفاع و عرض جغرافیایی [۱۱]

شارژینگ درونی

الکترونهای پر انرژی به داخل بدنهٔ ماهواره نفوذ و در داخل ماده ایجاد بار منفی می کنند. شارژینگ درونی، شارژ جمع شده درون مواد عایق یا هادیهای شناور داخل ماهواره است.الکترونهای پر انرژی با محدودهٔ انرژی ۳۰۰ کیلو الکترون ولت تا ۵ مگاالکترون ولت میتوانند به سطح فضاپیما نفوذ کنند. شارژینگ درونی به چهار عامل وابسته است که عبارتند از: محیط، ضخامت حفاظ فضاپیما، مشخصه و شکل (قالب) مواد شارژ شده.

وقتی میزان الکترونهای پر انرژی تهنشین شده بر روی سطح یا محاط شده در داخل دی الکتریک بیشتر از سرعت شارژینگ نشت به بیرون باشد، پتانسیل شروع به افزایش میکند. هنگامیکه پتانسیل میدان الکتریکی تولید شده به مقدار شکست دی الکتریک میرسد، دشارژ داخلی رخ خواهد داد. این دشارژ داخلی میتواند به اجزای حساس الکترونیکی نفوذ کند و باعث نویز، نقص و حتی باعث سوزاندن صفحات مدار شود [۳۵].

شارژینگ داخلی، تقریباً هیچ نشانهای از تنشهای داخلی را نمایش نمیدهد. نفوذ الکترونهای با انرژی مگاالکترون ولت عمیق تر از یونهای با انرژی مگاالکترون ولت است. از آنجا که دی الکتریک عایق است، الکترونها میتوانند برای هفتهها و ماهها در داخل باقی بمانند. علاوهبراین، این تجمع مستمر میدان الکتریکی داخلی ایجاد میکند و این تجمع معمولاً آهسته است[۳۶]. در شکل (۳) الگوی میکند و این تجمع معمولاً آهسته است[۳۶]. در شکل (۳) الگوی نمایش داده شده است. همان طور که در شکل مشخص است میزان نطر شارژینگ درونی در مدار GEO بالاست. از طرفی، همان طور که در شکلهای (۲) و (۳) نشان داده شد، میزان خطر تخلیهٔ بیشتر از سایر مدارهای دیگر است. بنابراین، لزوم مقاوم کردن فضاپیما در برابر محیط تابشی مدار GEO اهمیت پیدا میکند.



شکل۳- الگوی میزان خطر شارژینگ درونی [۱۱]

تعادل جريان فضاپيما

(١)

از آنجا که ذرات باردار در حال حرکت هستند، می توان آن ها را به عنوان جریان توضیح داد. پتانسیل تعادل فضاپیما را می توان با تعادل جریان ها تعیین کرد.جریان های ایجاد شدهدر سطوح باید در حالت تعادل باشد. در غیر این صورت، شارژینگ تا زمانی که تعادل جریان بهدست آید، ادامه خواهد شد. شارژینگ اصلی جريان بهدليل الكترونهاى محيط و فوتوالكترونهاى منتشر شده است. محيط فضا عامل اصلي در تعيين جرياندر سطوح فضاپیماست. در یک محیط پلاسما، چگالی تعیین کنندهٔ نوع جریان جاری شده به سطح است. چگالی جریان نیز هدایت ناشی از تابش که به نوبهٔ خود بر جریان نشتی در سراسر مواد اثر می گذارد، را تحت تأثیر قرار میدهد. اثر دوممهم برای شارژینگ دی الکتریک، هنگامقرار داشتن در حالت تعادل است. اگر سطح رسانا باشد، مجموع تمام جریان های ایجاد شده در سطوح رسانا صفر است. اگر سطح عایق باشد، جریان خالص به هر نقطه روی سطح صفر است. جریان اولیه بهطور مستقیم با چگالی پلاسما متناسب است و می توان آن را به صورت زیر بیان کرد:

$$J = nqv_{average}$$

که در آن J جریان اولیه ذرات باردار، n چگالی پلاسمای اطراف، q بار الکتریکی یک ذره و *vaverage*سرعت متوسط ذره است. برای محاسبهٔ پتانسیل الکتریکی فضاپیما، معادلهٔ تعادل جریان را می توان به صورت زیر نوشت:

$$I_{T} = I_{E}(V) - [I_{I}(V) + I_{SE}(V) + (Y) + I_{SI}(V) + I_{BSE}(V) + I_{PH}(V) + I_{B}(V)]$$
(7)

که V پتانسیل الکتریکی فضاپیما، I_E جریان الکترونی حادث شده به سطح فضاپیما، I_E به سطح فضاپیما، I_I جریان یونی حادث شده به سطح فضاپیما، I_{SE} جریان الکترونی ثانویه با توجه به I_S جریان یونی ثانویه با توجه به I_S جریان الکترونی ثانویه با توجه به بواکندگی با توجه به I_E با توجه به I_I جریان فوتوالکترون، I_E منابع جریان فعال مانند پرتوهای (در ذرات باردار یا تراسترهای یونی و T_Eجریان کل به فضاپیما (در حالت تعادل 0 = (I_E) است (۳۶).

معرفی نرمافزار SPIS

نرمافزار SPIS برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ برای مدلسازی و شبیهسازی برهمکنش پلاسمای فضایی با فضاپیما ارائه شد. این نرمافزار توانایی پیش بینی مقدار بار الکترواستاتیکی و پتانسیل الکتریکی سطحی (به صورت مطلق و نسبی) را در فضاپیما دارد. این نرمافزار دارای دو بخش اصلی است که عبارتند از:

بهبود توزيع پتانسيل الكتريكي روى سطوح ماهواره زمين آهنگ با استفاده از پوشش

SPIS-UI: این بخش وظیفهٔ ارتباط بخش اصلی با نرمافزارهای جانبی CAD، نمایش هندسه، تنظیم ورودیها و بررسی خروجیهای برنامه را به عهده دارد. SPIS-NUM: این بخش، بخش اصلی نرمافزار و حاوی

قسمتهای ریاضی مختلف برای شبیهسازی است.

ساختار و الگوریتم نرمافزار در شکل (۴) و مراحل و اجرای شبیهسازی در شکل (۵) نشان داده شده است.در ادامه مراحل کار با نرمافزار SPIS شرح داده خواهد شد.



شکل ۴- ساختار و الگوریتم نرمافزار SPIS [۳۷]



شکل ۵- مراحل اجرای شبیهسازی در نرمافزار SPIS [۳۷]

شكل و هندسه فضاپيما

در این بخش می توان از نرمافزارهای CAD برای ترسیم شکل فضاپیما استفاده کرد. همچنین،می توان از ابزارهای رسم شکل خود SPIS نیز استفاده کرد.

شبكهبندى هندسه فضاپيما

در این مرحله هندسهٔ ۳ بعدی فضاپیما و فضای اطراف آن شبکهبندی می شود. نحوهٔ شبکهبندی را می توان به دلخواه تغییر داد.

تعيين خواص گروههای مختلف

این مرحله مهمترین بخش کار شبیه سازی است و داشتن دانش و آگاهی لازم نسبت به فیزیک مسئله در این مرحله تضمین کنندهٔ شبیه سازی درست است. در این مرحله خصوصیات زیر تنظیم و ایجاد می شود:

خصوصیات مواد به کار رفته: منظور مواد به کار رفته در ساختار ماهواره و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی آنهاست.

خصوصیات فیزیکی: شرایط مرزی در حل معادلات الکترواستاتیک مخصوصاً پلاسما و محیط تعریف می شود.

خصوصیات فوق را میتوان بهطور همزمان برای گروهی از صفحات یا گروه حجمها تعریف کرد.

تنظيم مدار الكتريكي داخلي

در نرمافزار SPIS می توان ساختار فضاپیما را توسط ماکرونودهای (الکتریکی تعریف کرد. به صورت پیش فرض این ماکرونودها در محیط پلاسما شناور هستند و هیچ ارتباط الکتریکی با هم ندارند. اما، می توان با تعریف یک مدار داخلی این ماکرونودها را بر اساس درک درستی از ارتباط الکتریکی بین اجزا فضاپیما توسط المان هایی مانند مقاومت، خازن یا مولد ولتاژ به هم مرتبط ساخت.

تنظيم پارامترهای کلی

پارامترهای کلی شامل برخی پارامترهای فیزیکی محیط پلاسما و برخی پارامترهای مربوط به شبیهسازی عددی مانند زمان شبیهسازی هستند که به طور کلی در برنامه استفاده می شوند. ولی برخلاف پارامترهای وارد شده در بخش گروهها، این پارامترها در هر سطح مجزا محاسباتی به کار گرفته نمی شوند.

شبیهسازی پدیده شارژینگ

با اجرای یک شبیهسازی، تقریباً ۲۰۰ پارامتر (پارامترهای کلی یا جزئی) باید توسط کاربر تنظیم شود. بهطورکلی این پارامترها در چهار حوزه تعریف میشوند که عبارتند از:

- پارامترهای مربوط به مواد و ذرات (ذراتی مانند الکترون، یون و منابع پلاسمایی مصنوعی)
- پارامترهای مربوط به میدانهای الکتریکی و مغناطیسی
- پارامترهای مربوط به نحوهٔ برهم کنش سطح ماهواره (القای فوتونی و تولید ذرات باردار ثانویه)
- پارامترهای مربوط به پتانسیل سطوح (رسانایی سطوح، پتانسیل ناشی از جریان اعمال شده به سطح و ...)

از لحاظ فیزیکی هر شبیهسازی در چهار مرحله انجام میشود:

- محاسبهٔ میدانهای الکتریکی و مغناطیسی
- ۲. ترابرد ذرات تحت تأثیر میدانهای موجود
- ۳. برهم کنش ذرات با ماهواره و تولید ذرات ثانویه
 - محاسبة پتانسيل روى سطوح ماهواره

محاسبة ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي

فضاپیماها در حین حرکت در فضا در محیط پلاسما غوطهور هستند. این محیط پلاسما حاوی ذرات باردار مثبت یا منفی است که طبق معادلات ماکسول میتواند در اطراف خود میدانهای الکتریکی تولید کند. همچنین، میدانهای مغناطیسی تولید شده در زمین باعث میشود در محل فضاپیما و فضای پلاسمای اطراف آن بتوان یک میدان مغناطیسی ثابت در نظر گرفت.

بهمنظور شروع بحث فرآیند شارژینگ ابتدا بخشی از پلاسمای اطراف فضاپیما در نظر گرفته می شود. این حجم را می توان به قدری بزرگ گرفت که بتواند تمامی اثرات محیط پلاسما بر روی فضاپیما را در بر بگیرد. این حجم در نرمافزار SPIS به حجم محاسباتی معروف است.

ابعاد حجم این پلاسما که باید در شبیهسازی مد نظر باشد وابسته به ابعاد فضاپیما و طول دبای پلاسما محیط است.

به طور مثال، در محیط GEO با توجه به اینکه طول دبای پلاسما از مرتبهٔ متر است، پلاسمای موجود تا چند متر دورتر از فضاپیما میتواند بر شارژینگ سطحی اثر بگذارد. این در حالی است که طول دبای در محیط IEO از مرتبهٔ سانتیمتر بوده و بررسی اثرات محیط پلاسمای نزدیک به سطح ماهواره کافی است. در هر صورت با در نظر گرفتن بخشی از محیط پلاسما که فضاپیما در آن غوطهور است، در ابتدا توسط روش مونت کارلو توابع توزیع چگالی بار و دینامیک پلاسمای اطراف فضاپیما تعیین میشود. در این بخش چگالی بار اطراف فضاپیما و تغییرات زمانی آن مشخص میشوند. همچنین، در این بخش با توجه به جهت حرکت فضاپیما اثراتی که حرکت خود فضاپیما نسبت به محیط

پلاسما ایجاد میکند، محاسبه میشوند. این اثرات عبارتند از: فشرده شدن پلاسما در پیشانی فضاپیما و ایجاد یک خلا پلاسمایی پشت سر فضاپیما که این موضوع به شدت بر نحوهٔ شارژینگ اثر گذار است. شکل (۶) برهمکنش فضاپیما با پلاسما در حجم محاسباتی براساس شرایط مرزی دریکله یا نیومن در مرزهای حجم محاسباتی پلاسما و روی فضاپیما معادلهٔ مرزهای حجم محاسباتی پلاسما و روی فضاپیما معادلهٔ توجه به شکل نامنظم فضاپیما این معادله به روش عددی حل میشود. بعد از حل این معادله به روش عددی حل میشود. بعد از حل این معادله، مقدار E و پتانسیل مربوط به آن میشود. بعد از حل این معادله، مقدار مناز مغناطیسی ثابت نیز میشود. در این محیط پلاسمایی (میدان مغناطیسی زمین) درنظر گرفته میشود.



شکل ۶– برهم کنش فضاپیما با پلاسما [۳۷]

برهم كنش ذرات پلاسما با سطوح فضاپيما

با توجه به میدان الکتریکی و مغناطیسی محاسبه شده در نزدیکی سطوح فضاپیما، با توجه به اینکه این میدانها می توانند به ذرات باردار پلاسمای حجم محاسباتی شتابهای مختلفی در جهات مختلف بدهند، برهم کنش این ذرات باردار با سطوح فضاپیما محاسبه می شود. برهم کنش این ذرات با سطح باعث ايجاد الكترون ثانوية حاصل از برخورد الكترون و پروتون خواهد بود. همچنین، دو اثر جانبی دیگر نیز در این بخش درنظر گرفته می شود. اثر اول مربوط به الکترون های ثانویهٔ تولید شده بر اثر برخورد نور خورشید با فضاپیماست که این موضوع کاملاً وابسته به نحوهٔ تابش نور خورشید و جهت آن است که در نرمافزار تنظیم می شود. اثر دوم مربوط به منبع یون های مصنوعی است که به هر دلیل ممکن است در فضاپیما وجود داشته باشند. به عنوان مثال، موتورهای یونی استفاده شده در فضاپیما که به عنوان کنترل کنندهٔ وضعیت حرکتی فضاپیما استفاده می شود. در شکل (۷) منابع تأثیر گذار بر فضاپیما نشان داده شده است.

بهبود توزيع پتانسيل الكتريكي روى سطوح ماهواره زمين آهنگ با استفاده از پوشش



شکل ۷- منابع تأثیر گذار بر فضاپیما [۳۷]

زمان در شبیه سازی پدیدهٔ شارژینگ از لحظه ای که یک شی خارجی مانند فضاپیما درون یک محیط پلاسما قرار می گیرد، وجود این شیء پلاسمای موجود در آن ناحیه و میدان های الکتریکی و مغناطیسی وابسته به آن را از حالت تعادل خارج و دچار آشفتگی می کند. نرمافزار SPIS در واقع ابزاری برای بررسی این آشفتگی هاست.

اولین مرحلهٔ شبیه سازی، بررسی آشفتگی ایجاد شده در جمعیت یون ها و الکترون های محیط پلاسما می باشد. البته، جمعیت الکترون ها و یون های پلاسما تا آخرین مراحل شبیه سازی در حال تغییر خواهند بود. زیرا، پیوسته ممکن است ذرات باردار جدیدی از پلاسما وارد حجم محاسباتی شوند. همچنین، به خاطر برهم کنش همین ذرات ثانویهٔ جدیدی تولید و وارد حجم محاسباتی شوند. بنابراین، تا پایان شبیه سازی که زمان آن توسط کاربر تعیین می شود، تغییرات لحظه ای جمعیت ذرات باردار ادامه دارد. بازه های زمانی برای بررسی جمعیت ذرات باردار با کیفیت ذرات تعیین می شود. این زمان به طور پیش فرض در نرم افزار از مرتبهٔ میکروثانیه است.

محاسبهٔ پتانسیل و اختلاف پتانسیل الکتریکی سطوح فضاپیما

در مرحلهٔ دوم شبیه سازی، نرم افزار در انتهای هر کدام از بازه های زمانی پلاسما کمیت های ماکرو سکوپیک پلاسما را با حل کردن معادلهٔ $\rho_{3}^{
m P} = {\rm T} \cdot {\rm T}$ محاسبه می کند. در مرحلهٔ نهایی براساس میدان های الکتریکی و پتانسیل پلاسما مقدار پتانسیل سطوح مهدان های الکتریکی و پتانسیل پلاسما مقدار پتانسیل سطوح مهواره را با توجه به مدار الکتریکی معادل فضاپیما در هر کدام از سطوح مجزای از قبل مشخص شده برای فضاپیما محاسبه می کند. این کار در انتهای بازهٔ زمانی انجام می شود. مقدار نوعی گام شبیه سازی در برخی حالت ها کمتر از ۱ ثانیه و در حالت دیگر ممکن است تا ۱۰۰ ثانیه باشد. نتایج به دست آمده توسط نرم افزار در انتهای هر گام شبیه سازی برای نمایش در بخش خروجی نگه داشته می شود. براساس نتایج به دست آمده در این مرحله، رفتار

فصلنامهٔ علمی- پژوهشی علوم و فناوری فضایی / ۲۳ جلد ۱۰ / شمارهٔ ۳ / پاییز ۱۳۹۶

زمانی تغییر پتانسیل الکتریکی و دیگر کمیتهای مورد نظر بررسی میشود [۳۷].

مدلسازی فضاپیما

یوتلست کوانتومی^{۱۲} یک فضاپیمای مخابراتی است که به طور مشترک توسط آژانس فضایی اروپا، یوتلست و گروه دفاع و فضای ایرباس توسعه داده شد. برای اولین بار، یوتلست کوانتومی کاربران را قادر خواهد ساخت تا عملکردی که آنها از نظر پوشش، پهنای باند، قدرت و فرکانس نیاز دارند، تأمین شود. فضاپیمای کوانتومی نسبت به روشهای ساخت فعلی سریعتر، ارزانتر و کارآمدتر است [۳۸]. در شکل (۸) نمایی از فضاپیمای کوانتومی یوتلست نشان داده شده است. این فضاپیما در مدار GEO دارای طول عمر ۱۵ سال و جرم ۳۵۰۰ کیلوگرم است. فضاپیما در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط ماهوارهبر فالکون ۹ پرتاب خواهد شد.

فضاپیمای مخابراتی دارای ابعاد ۲/۶۴×۲/۶۴×۲/۶۴ متر، دارای دو آنتن دایرهای با قطر ۲ متر و ضخامت ۰/۱۵ متر، یک آنتن استوانهای با قطر ۱ متر و طول ۰/۸۸ متر و دو آرایهٔ خورشیدی با ابعاد ۱/۵۰×۴/۴×۲/۴ متر است. این فضاپیما دارای ۸ سطح مجزا است. در شکل (۹)، CAD فضاپیما نشان داده شده است.



شکل ۸- نمایی از فضاپیمای یوتلست کوانتومی [۳۸]



شکل ۹- هندسهٔ فضاپیما در محیط CAD

12. Eutelsat quantum

در شکلهای (۱۰) و (۱۱) سطوح مجزا تعریف شده در فضاپیما نشان داده شده است. سطح مجزای صفر مربوط به سطوح اطراف بدنه، سطح مجزای یک مربوط به سطوح جلو و عقب بدنه، سطح مجزای دو مربوط به یک قسمت کوچک از اطراف بدنه، سطح مجزای سه مربوط به آنتن استوانهای، سطح مجزای چهار مربوط به آنتنهای دایرهای، سطح مجزای پنج مربوط به سطوح بالای آرایهٔ خورشیدی، سطح مجزای شش مربوط به سطوح پشت و کنارههای آرایهٔ خورشیدی و سطح مجزا هفت مربوط به بوم ارتباط دهندهٔ آرایهٔ خورشیدی و سطوح فضاپیما است.در جدول (۱) پوشش به کار رفته در سطوح مجزای این فضاپیما نشان داده شده است.



شکل ۱۰ – سطوح مجزا موجود در هندسه فضاپیما [۳۹]



شکل 11 – سطوح مجزا موجود در هندسه فضاپیما [۳۹]

جدول ۱ – پوشش به کار رفته در فضاپیمای مرجع [۳۹]

Node	Material	BUC (ohm^-1.m-1)	DMT (m)	SRE (ohm)
0	TE2K	1.0E-16	1.0E-4	1.0E16
1	BK2K	-1.0	1.0E-4	-1.0
2	OSR2K	1.0E-17	1.0E-4	1.0E19
3	NP2K	5.9E-14	1.0E-4	1.0E13
4	GR2K	-1.0	1.0E-4	-1.0
5	SC2K	1.0E-17	1.0E-4	1.0E19
6	CFRP	-1.0	1.0E-4	-1.0
7	CFRP	-1.0	1.0E-4	-1.0

CAD سطوح مجزا موجود در هندسهٔ فضاپیما در محیط CAD توسط مرز داخلی و خارجی مشخص می شود. مرز داخلی مربوط به سطح فضاپیما و اندازهٔ شبکهٔ آن ۲۴، و سطح خارجی مربوط به پلاسمای غیرآشفته و اندازهٔ شبکهٔ آن ۳ درنظر گرفته شده است. همچنین، بین مرز داخلی و خارجی مربوط به محاسبات پلاسمای اطراف فضاپیماست که اندازهٔ شبکهٔ آن ۱/۲ است. در شکل (۱۲) مدل ۳ بعدی شبکهٔ فضاپیما نشان داده شده است.



شکل ۱۲ – مدل ۳ بعدی شبکهٔ فضاپیما

شببيهسازي فضاپيما

در این بخش شبیه سازی فضاپیما در مدار GEO صورت گرفته است.

اعتبارسنجي شبيهسازي

در مرجع [۳۹] فضاپیما با پوششهای جدول (۱) در محیطهای بدترین حالت^{۱۳} در مدار GEO با یکدیگر مقایسه شدهاند.

جهت صحه گذاری شبیهسازی انجام شده در تحقیق حاضر، ابتدا فضاپیما با همان فرضیات به کار رفته در مرجع [۳۹] (محل

13. Worst Case Environments

گرهها و نوع پوشش) مدل، شبکهبندی و شبیهسازی انجام شده است.

با توجه به اختلاف اندک نتایج بهدست آمده (شکل ۱۳) که ناشی از تفاوت اندک در مدلسازی و شبکهبندی است،میتوان نتیجه گرفت که مدلسازی، شبکهبندی و بهطورکلی فرآیند انجام شبیهسازی صحیح و نتایج برای سایر پوشش ها قابل اعتماد است.

از این مرحله به بعد میتوان با تغییر جنس پوششها به نتایج بهتری از نقطه نظر شارژینگ رسید که موضوع اصلی این پژوهش است. در ادامه، شبیهسازی جریان الکتریکی کل فضاپیما در زمان

از اعمد، سبیه ساری جرین معریدی من عصیم در رس ۱۰۰۰ ثانیه انجام شد. مشاهده می شود بعد از زمان ۱۰۰۰ ثانیه جریان الکتریکی کل فضاپیما به حالت تعادل می رسد و برآیند کل جریان الکتریکی وارد بر فضاپیما صفر است.



شکل ۱۳ – مقایسهٔ اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی بین آرایه خورشیدی و بدنه بر حسب زمان برای مرجع [۳۹] و نتیجهٔ شبیهسازی

در حالت کلی اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی نسبت به اختلاف پتانسیل الکتریکی شناوری خطرناکتر است. بنابراین، در طراحی فضاپیما ابتدا باید اختلاف پتانسیل الکتریکی بین سطوح فضاپیما (پتانسیل الکتریکی نسبی) را مد نظر قرار داد. در شکل (۱۴) جریان الکتریکی کل فضاپیما با پوشش مرجع [۳۹] نشان داده است.



شکل ۱۴ – جریان الکتریکی کل فضاپیما در زمان ۱۰۰۰ ثانیه

در ادامه به دنبال بهبود پتانسیل الکتریکی بر روی سطوح فضاپیما با تغییر پوشش در مدار GEO و بدترین محیط استاندارد آژانس فضایی اروپا خواهیم بود.

شبیه سازی برای هشت سطح مجزا انجام و پوشش انتخاب شده بر روی سطوح فضاپیما از مراجع [۷، ۲۵–۲۲، ۳۹–۴۱] که رایج ترین پوشش های به کار رفته توسط ناسا، آژانس فضایی اروپا، سازمان فضایی فدرال روسیه و آژانس فضایی ژاپن در فضاپیماهای اخیر خود جهت مأموریت های فضایی هستند، انتخاب شدند. در این پوشش ها مواردی مانند outgassing، رسانایی حرارتی و مقاومت حرارتی، طبق استانداردهایشان در این پوشش ها مد نظر قرار گرفته است.

شبیه سازی ها برای هشت سطح مجزا در نظر گرفته شده است. پوشش انتخاب شده برای سطح مجزای صفر، پوشش سطح مجزای صفر متغیر و پوشش های سایر سطوح مجزای فضاپیما با توجه به مرجع [۳۹] است. برای سایر پوشش ها، روند به صورت پوشش انتخاب شده برای سطح مجزای صفر است که در ادامه به تشریح این انتخاب ها پرداخته خواهد شد.

پوشش انتخاب شده برای سطح مجزای صفر

پوشش به کار رفته برای سطح مجزای صفر و ویژگیهای آن در جدول (۲) نشان داده است. محیط فضاپیما در مدار GEO و بدترین محیط آژانس فضایی اروپا در این مدار در نظر گرفته شده است. سایر قسمتهای مربوط به سطوح مجزا فضاپیما با توجه به مرجع [۳۹] فرض شده است. نتایج شبیهسازی برای سطح مجزای صفر در ۲ حالت بررسی شد که عبارتند از: مقایسهٔ پتانسیل صفر در ۲ حالت بررسی شد که عبارتند از: مقایسهٔ پتانسیل یاکتریکی دیفرانسیلی (نسبی) برای سطح مجزای صفر و مقایسهٔ پتانسیل الکتریکی شناوری در ۳ زمان ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ثانیه برای سطح مجزای صفر.

جدول ۲- پوشش به کار رفته برای سطح مجزای صفر

Material		BUC	DMT	SRE
	Materia	(ohm^-1.m-1)	(m)	(ohm)
	ALOX	-1.0	1.0E-4	-1.0
	TE2K	1.0E-16	1.0E-4	1.0E16
	BK2K	-1.0	1.0E-4	-1.0
	OSR2K	1.0E-17	1.0E-4	1.0E19
	CONT	1.0E-11	1.0E-4	1.0E15

همان طور که در نمودار شکل (۱۵) مشخص است پوششها نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی هستند. هر چه اختلاف پتانسیل الکتریکیبین سطوح کمتر باشد، خطر ESD در بین سطوح کمتر می شود. از نمودار شکل (۱۵) مشخص است که

پوشش مربوط به سطوح مجزای صفر، چهار، شش و هفت نسبت به سطح مجزای یک، دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی صفر هستند. سطح مجزای یک، سطح رسانایی است. که نرمافزار بهصورت خودکار انتخاب و پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی پوشش را نسبت به آن سطح اندازه میگیرد. بنابراین پوشش مربوط به این سطوح مجزا جهت جلوگیری از ESD مناسب هستند. در شبیهسازیهایی که با پوشش جدول (۲) بر روی سطح مجزای صفر انجام پذیرفت، مشاهده شد که پوشش ۲۵XX و BK2K نسبت به سطوح مجزای یک، چهار، شش و هفت دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی صفر هستند، ولی پوشش OSR2K، پتانسیل الکتریکی نسبی صفر نیستند. ولی پوشش OSR2K، هفت دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی صفر نیستند.



شکل ۱۵ – اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی فضاپیما برای سطح مجزای صفر با پوشش BK2K

در شکل (۱۶) اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی پوششهای جدول (۲) برای سطح مجزای صفر نسبت به سطح مجزای یک نشان داده است.

در حالتی که اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی چند پوشش نسبت به سطح مجزای یک، صفر باشند، به مقایسه پتانسیل الکتریکی شناوری این پوششها نسبت به هم پرداخته شد. در شکل (۱۷)، تصویر 3D پتانسیل الکتریکی شناوری فضاپیما برای سطح مجزای صفر با پوشش ALOX در زمان فضاپیما برای سطح مجزای صفر با پوشش ۸۰۷ در جدول (۳) پتانسیل الکتریکی شناوری در ۳ زمان ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ثانیه بین ALOX و BK2K با یکدیگر مقایسه شده است.

آرمان صمدی، مسعود ابراهیمی کچویی و حسین جهانبخش



شکل ۱۶ – اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی پوشش های جدول ۲ برای سطح مجزای صفر نسبت به سطح مجزای یک



شکل ۱۷ – تصویر 3D پتانسیل الکتریکی شناوری فضاپیما برای سطح مجزای صفر با پوشش ALOX در زمان ۵۰۰ ثانیه

جدول ۳- مقایسهٔ پتانسیل الکتریکی شناوری در ۳ زمان مختلف برای سطح مجزای صفر

Node	Material	100 S (V)	500 S (V)	1000 S (V)
0	ALOX	- 2.75E+003	-7.20E+003	-9E+003
0	BK2K	-4.7E+003	-8.20E+003	-1.10E+004

همان طور که از جدول (۳) پیداست، پتانسیل الکتریکی شناوری ALOX نسبت به BK2K کمتر است. بنابراین، بهترین پوشش برای این سطح مجزا، ALOX است. با بررسی خواص این پوشش مشخص شد که این پوشش رساناست. بنابراین، در این سطح مجزا تعریف شده باید از پوشش رسانا استفاده کرد. شبیه سازی های صورت گرفته برای سطح مجزای صفر، برای سطوح مجزای دیگر نیز تکرار می شود که در ادامه تنها نتایج بیان می شود.

بهبود توزیع پتانسیل الکتریکی روی سطوح ماهواره زمین آهنگ با استفاده از پوشش

پوشش انتخاب شده برای سطح مجزای یک

پوشش به کار رفته برای سطح مجزای یک مشابه پوشش جدول (۲) است. همان طور که در شکل (۱۸) مشخص است، پوشش های مربوط به سطوح مجزای چهار، شش و هفت نسبت به سطح مجزای یک دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی صفر هستند، ولی سطوح مجزای صفر، دو، سه و پنج دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی صفر نیستند. نتایج بهدست آمده از اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی و شناوری سطوح مجزا و مقایسهٔ آن ها با یکدیگر نشان داد که بهترین سطح مجزا برای سطح مجزای یک پوشش ALOX است.



شکل ۱۸ – اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی فضاپیما برای سطح مجزای یک با پوشش BK2K

پوشش انتخاب شده برای سطح مجزای دو

پوشش به کار رفته برای سطح مجزای دو مشابه پوشش جدول (۲) است. همان طور که در شکل (۱۹) مشخص است پوشش های مربوط به سطوح مجزای دو، چهار، شش و هفت نسبت به سطح مجزای یک، دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی صفر هستند ولی سطوح مجزای صفر، سه و پنج دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی نیستند. نتایج به دست آمده از اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی و شناوری پوشش ها و مقایسهٔ آن ها با یکدیگر نشان داد که بهترین پوشش برای سطح مجزای دو پوشش ALOX است.



شکل ۱۹– اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی فضاپیما برای سطح مجزای دو با پوشش BK2K

پوشش انتخاب شده برای سطح مجزای سه

پوشش به کار رفته برای سطح مجزای سه و ویژگیهای آن در جدول (۴) بیان شده است.

همان طور که در شکل (۲۰) مشخص است پوشش مربوط به سطوح مجزای سه، چهار، شش و هفت نسبت به سطح مجزای یک دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی صفر هستند، ولی سطوح مجزای صفر، دو و پنج دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی صفر نیستند. نتایج بهدست آمده از اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی و شناوری پوشش ها و مقایسهٔآنها با یکدیگر نشان داد که بهترین پوشش برای سطح مجزای سه پوشش ALOX است.

جدول ۴- پوشش به کار رفته برای سطح مجزاسه

Material	BUC (ohm^-1.m-1)	DMT (m)	SRE (ohm)
ALOX	-1.0	1.0E-4	-1.0
NP2K	5.9E-14	1.0E-4	1.0E13
GR2K	-1.0	1.0E-4	-1.0
CFRP	-1.0	1.0E-4	-1.0
CONT	1.0E-11	1.0E-4	1.0E15



پوشش انتخاب شده برای سطح مجزای چهار

پوشش به کار رفته برای سطح مجزای چهار مشابه پوشش جدول (۴) است. همان طور که در شکل (۲۱) مشخص است، پوشش مربوط به سطوح مجزای چهار، شش وهفت نسبت به سطح مجزای یک دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی صفر هستند، ولی سطوح مجزای صفر، دو، سه و پنج دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی صفر نیستند. نتایج به دست آمده از اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی و شناوری پوشش ها و مقایسهٔ آن ها با یکدیگر نشان داد که بهترین پوشش برای سطح مجزای چهار پوشش ALOX است.

محیل / فصلنامهٔ علمی- پژوهشی علوم و فناوری فضایی جلد ۱۰ / شمارهٔ ۳/ پاییز ۱۳۹۶



سگل ۲۱ – اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی فضاپیما برای سطح مجزای چهار با پوشش GR2K

پوشش انتخاب شده برای سطح مجزای پنج

پوشش به کار رفته برای سطح مجزای پنج و ویژگیهای آن در جدول (۵) نشان داده شده است. نکتهای که دربارهٔ روی آرایهٔ خورشیدی بایستی مد نظر قرار داد این است که به دلیل کاهش راندمان روی آرایهٔ خورشیدی نمیتوان از پوشش رسانا برای این قسمت استفاده کرد. بنابراین برای روی آرایهٔ خورشیدی از پوشش کاور گلاس^{۱۲} استفاده می کنیم.

جدول ۵- پوشش به کار رفته برای سطح مجزای پنج

Madarial	BUC	DMT	SRE	
Materiai	(ohm^-1.m-1)	(m)	(ohm)	
SC2K	1.0E-17	1.0E-4	1.0E19	
CERS	1.0E-13	1.0E-4	1.0E15	
CONT	1.0E-11	1.0E-4	1.0E15	

همان طور که در شکل (۲۲) مشخص است پوشش مربوط به سطوح مجزای چهار، شش وهفت نسبت به سطح مجزای یک دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی صفر هستند، ولی سطوح مجزای صفر، دو، سه و پنج دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی صفر نیستند. نتایج بهدست آمده از اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی و شناوری پوشش ها و مقایسهٔ آن ها با یکدیگر نشان داد که بهترین پوشش برای سطح مجزای پنج پوشش CERS است.

آرمان صمدی، مسعود ابراهیمی کچویی و حسین جهانبخش



شکل ۲۲ – اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی فضاپیما برای سطح مجزای پنج با پوششCERS

پوشش انتخاب شده برای سطح مجزای شش

پوشش به کار رفته برای سطح مجزای شش و ویژگیهای آن در جدول (۶) نشان داده شده است.از نمودار شکل (۲۳) مشخص است که پوشش مربوط به سطوح مجزای چهار، شش و هفت نسبت به سطح مجزای یک دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی صفر هستند، ولی سطوح مجزای صفر، دو، سه و پنج دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی صفر نیستند. نتایج به دست آمده از اختلاف نشان داد که بهترین پوشش برای سطح مجزای شش پوشش CFRP است.

جدول۶- پوشش به کار رفته برای سطح مجزای شش

	BUC	DMT	SRE
Materiai	(ohm^-1.m-1)	(m)	(ohm)
SC2K	1.0E-17	1.0E-4	1.0E19
CERS	1.0E-13	1.0E-4	1.0E15
KA2K	1.0E-16	1.0E-4	1.0E16
CFRP	-1.0	1.0E-4	-1.0
CONT	1.0E-11	1.0E-4	1.0E15

پوشش انتخاب شده برای سطح مجزای هفت

پوشش به کار رفته و نتایج بهدست آمده برای سطح مجزای هفت مشابه سطح مجزای ششاست. بنابراین، بهترین پوشش برای این سطح مجزا CFRP است.

^{14.} Glass Cover





در این بخش به مقایسهٔ پتانسیل الکتریکی پوشش سطوح مرجع [۳۹] و پتانسیل الکتریکی سطوح بهبودیافتهٔ فضاپیما می پردازیم. در شکلهای (۲۴) و (۲۵) اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی پوشش بهبودیافته و پوشش مرجع نشان داده شده است. مقایسهٔ شکلهای (۲۴) و (۲۵) نشان می دهد که اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی بین سطوح مجزا سطوح بهبود یافته نسبت به مرجع کمتر است که نشان می دهد خطر ESD در فضاپیما با سطوح بهبودیافته کمتر است.

درصد بهبود اختلاف پتانسیل الکتریکی شناوری سطوح بهبودیافته نسبت به مرجع [۳۹] در جدول (۷) نشان داده شده است.



شکل ۲۴- اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی مربوط به سطوح بهبودیافته فضاییما



شکل ۲۵- اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی مربوط به مرجع [۳۹]

سطوح بهبوديافته						
گرہ	پوشش مرجع	پتانسیل شناوری (V)	پوشش بهبودیافته	پتانسیل شناوری (V)	درصد بهبود	
0	TE2K	- 1.26E+04	ALOX	-9E+03	28.57	
1	BK2K	- 9.98E+03	ALOX	-9.1E+03	8.81	
2	OSR2K	- 1.05E+04	ALOX	-9.98E+03	4.95	
3	NP2K	-9.4E+03	ALOX	-9.2E+03	2.12	
4	GR2K	- 9.98E+03	ALOX	-6.7E+03	32.86	
5	SC2K	-5.2E+03	CERS	-4.75E+03	8.65	
6	CFRP	- 9.98E+03	CFRP	-9.98E+03	0	

جدول ۷- مقایسهٔ اختلاف پتانسیل الکتریکی شناوری برای مرجع [۳۹] و سطوح بهبودیافته

نتيجه گيري

9.98E+03

7

CFRP

CFRP -9.98E+03

0

جریانهای الکتریکی بهوجود آمده توسط پلاسما بر فضاپیما علت ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی و شناوری هستند. این اختلاف پتانسیل ها باعث ایجاد ESD میشود که باعث ایجاد اختلال یا شکست مأموریت فضاپیما میشود. در حالت کلی اختلاف پتانسیل الکتریکی نسبی نسبت به اختلاف پتانسیل شناوری خطرناکتر است. بنابراین، در طراحی فضاپیما ابتدا بایستی اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی را مد نظر قرار داد.

در این پژوهش، از نرمافزار برهم کنش پلاسما با فضاپیما (SPIS) برای مدلسازی و شبیه سازی برهم کنش پلاسما با فضاپیما استفاده شد. برای مدل سازی ابتدا فضاپیما در محیط CAD ترسیم و سپس به نرمافزار SPIS جهت شبیه سازی منتقل أرمان صمدي، مسعود ابراهيمي كچويي و حسين جهانبخش

- [7] Novikov, L.S., Makletsov, A.A., Sinolits., V.V., "Comparsion of Coulomb-2, NASCAP-2K, MUSCAT and SPIS Codes for Geosynchronous Spacecraft Charging," *Advances in Space Research*, Vol. 57, No. 2, 2016, pp. 671-680.
- [8] Jean-Charles Mateo-velez, Jean Francois Roassel, Virigine Inguimbert, Meng U Cho, K. Saito and Denis Payan., "SPIS and MUSCAT Software Comparsion on LEO-LIKE Environment," *IEEE Transactionson Plasma Science*, Vol. 40, No. 12, October 2012.
- [9] Matéo-Vélez, J.Ch. and et.al., "Simulation and Analysis of Spacecraft Charging Using SPIS and NASCAP/GEO," *IEEE Ttransactionson Plasma Science*, Vol. 43, No. 9, 2015.
- [10] Davis, V.A., Mandell, M.J., Cooke, D.C. Wheelock, Mateo, Payan, A. J.C.D. and Koga, K., "Comparsion of Low Earth Orbit Wake Current Collection Simulation Using Nascap-2k,SPIS,and MUSCAT Computer Codes," *IEEE Transactionson Plasma Science*, Vol. 41, No.12, 2013.
- [11] Garrett, H.B. and Whittlesey, A.C., Guide to Mitigating Spacecraft Charging Effects, JPL Space Science and Technology Series, Hard Copies are Published by John Wiley & Sons, 2011.
- [12] Purvis, C.K., "Overview from a System Perspective, The Behaviour of Systems in the Space Environment," *Proceeding NATO Advanced Study Institude 245*, Kluwer Academic Publishers, R.N. Dewitt et al. (eds), pp.23-24, 1993.
- [13]Leach, R.D. and Alexander, M.B., *Failures and Anomalies Attributed to Spacecraft Charging*, Technical Report, Spacecraft Design, Testing and Performance, August 1995.
- [14]Chen, F.F., Introduction to Plasma, Plenum New York, John Wiley & Sons 1974.
- [15]Katz, I., "Current Collection by High-Voltage Spacecraft, in The Behaviour of Systems in the Space Enviroment," *Proceeding NATO Advanced Study Institude 245, Kluwer Academic Publishers, R. N. DeWitt et al.* (eds), pp.713-730, 1993.
- [16] Purvis, C.K., Garrett, H.B., Whittlesey, A.C., Stevens, N.J., Design Guidelines for Assessing and Controlling Spacecraft Charging Effects, NASA Technical Paper, 1984.
- [17]Design Standard Spacecraft Charging and Discharging, Revision A, Japan Aerospace Exploration Agency, May 2012.
- [18]Tsukuba-shi, S., Ibaraki, Japan., Design Standard Spacecraft Charging and Discharging, Technical Report, Japan Aerospace Exploration Agency, Rvision 1, May 2012.
- [19]Katz, I., "Current Collection by High-Voltage Spacecraft, The Behaviour of Systems in the Space Enviroment," *Proceeding NATO Advanced Study Institude 245*, Kluwer Academic Publishers, R.N.De Witt et al. (eds), 1993, pp.713-730.
- [20]Lucas, A.A., "Fundamental Processes in Particle and Photon Interactions with Surfaces, Photon and Particle Interactions with Surfaces in Space," *ed. by R.J.L., Grard, D.Reidel, Hingham, MA*, 1973, pp. 3-21

شد. فضاپیمای مدل دارای هشت سطح مجزا و هر سطح مجزا مربوط به یک پوشش است.

برای شبیه سازی فضاپیما، محیط فضاپیما در مدار GEO و بدترین محیط استاندارد آژانس فضایی اروپا در این مدار در نظر گرفته شد.شبیه سازی در هشت مرحله انجام و پوشش انتخاب شده بر روی سطوح فضاپیما با تغییر پوشش این سطوح مجزا از لحاظ اختلاف پتانسیل الکتریکی دیفرانسیلی و شناوری با هم مقایسه شدند.

جهت انتخاب بین چند پوشش رسانا، به مقایسهٔ این پوشش ها از لحاظ پتانسیل الکتریکی شناوری پرداخته شد. هر پوشش رسانایی که نسبت به پلاسما پتانسیل کمتری داشته باشد، خطر ESD برای آن پوشش کمتر است. نکتهای که برای انتخاب پوشش روی آرایهٔ خورشیدی باید مد نظر قرار داد این است که بهمنظور کاهش راندمان آرایهٔ خورشیدی به جای رسانا باید از کاور گلاس جهت کاهش پتانسیل الکتریکی بر روی آن استفاده شود.

در مجموع، شبیهسازیهای صورت گرفته بر روی سطوح فضاپیما نشان میدهد، به غیر از روی آرایهٔ خورشیدی که بایستی از کاور گلاس استفاده شود، سایر قسمتهای سطوح فضاپیما باید از پوشش رسانا پوشانده شوند. بیشترین درصد بهبود پتانسیل الکتریکی مربوط به آنتنهای دایرهای با بهبود ۲۲/۸۶ درصد و کمترین بهبود مربوط به پشت و کنارههای آرایهٔ خورشیدی (بدون بهبود) است.

مراجع

- [1] Ferguson, D.C., Boris, V., Vayner, Joel T. Galofaro, G., Barry Hillard, Vaughn, J. and Todd Schneider, "NASA GRC and MSFC Space-Plasma Arc Testing Procedures," *IEEE Transactionson Plasma Science*, Vol. 34, No. 12, 2006.
- [2] Shu, T. Lai., "An Overview of Deep Dielectric Charging,," *1st AIAA Atmospheric and Space Environments Conference*, San Antonio, Texas June 2009.
- [3] Tsoline, M., Spacecraft Charging and Hazard to Electronics in Space, NASA Technical Report, May 2001.
- [4] Sanders, N.L. and Inouye, G.T., "NASCAP Charging Calculations for a Synchronous Orbit Satellite," Conference Paper NASA. Lewis Research Center Spacecraft Charging Technology, 1980, p 684-708.
- [5] Available: [On Line], <u>http://dev.spis.org/projects</u> /<u>spine /home/</u>spis (accessed August 2015).
- [6] Sengen, Tsukuba., Design Standard Spacecraft Charging and Discharging, Technical Report, Japan Aerospace Exploration Agency, Revision 1, 2012, pp. 1-85.

فصلنامهٔ علمی- پژوهشی علوم و فناوری فضایی / ۳۹ جلد ۱۰ / شمارهٔ ۲ / پاییز ۱۳۹۶

Coupons With Different String-to-String Gaps Without RTV Adhesive Grout," *IEEE Transactionson Plasma Science*, Vol. 40, No. 2, 2012, pp. 351–358.

- [32]De Luca, A., Solar Cells- Thin Film Technologies, 'Architectural Design Criteria for Spacecraft Solar Array,' Published Online 02, 2011.
- [33]Hosoda, S., Teppei Okumura, Jeong ho Kim, Kazuhiro Toyoda, and Mengu Cho., "Development of 400 V Solar Array Technology for Low Earth Orbit Plasma Environment," *IEEE Transactionson Plasma science*, Vol. 34, No. 5, 2012, pp. 1986–1996.
- [34]Koons, H.C. and Gorney, D.J., "Spacecraft Environmental Anomalies Except System," *A Status Report*, Aerospace Report No. ATR-88 (9562)-1, 1988, p. 54.
- [35] Shaw, R.R., Navevicz, J.E. and Adamo, R.C. "Observations of Electrical Discharges Caused by Differential Satellite-Charging, Spacecraft Charging by Magnetospheric Plasmas," *Progress in Astronautics and Aeronautics*, Vol. 47, 61-76, MIT Press, Cambridge, MA, 1976.
- [36] Estiennej, P., "Space Enviroment and EMC/ESD Phenomena, in The Behavior of Systems in The Space Enviroment," *Proc. NATO Advanced Study Institude 245*, Kluwer Academic Publishers, R. N. DeWitt et al.(eds), 1993, pp. 513-564.
- [37] Thiebault, B., Charles Mateo Velez, J., Forest, J. and Sarrailh P., ESA-SPIS-GEO-D7- SUM-2013-03-001.
- [38] Available: [on line], http://www.space-skyrocket.de/ doc_sdat/eutelsat-quantum.htm.
- [39] MateoVelez, J.C., Pignal, C., Balcon, N., Payan, D., Sarraih, P. and HESS, S.L.G., "GEO Spacecraft Worst-Case Charging Estimation by Numerical Simulation," *Spacecraft Charging Technology Conference*, 2014.
- [40] Mandell, M.J., Gardner, M. and Mikellides., I.G., "Validation of NASCAP-2K Spacecraft-Environment Calculations," *Science Applications International Corporation 10260 Campus Point Dr.*, M. S. A1. 5-11, 2001.
- [41] Spacecraft Charging Potential Estimation in the Worst Case Environment, *Workshop in January 26th and 27th* 2015.

بهبود توزيع پتانسيل الكتريكي روى سطوح ماهواره زمين آهنگ با استفاده از پوشش

- [21]Garrett, H. B., "The Charging of Spacecraft Surfaces," *Reviews of Geophysics and Space Physics*, Vol. 19, No. 4, pp. 577-616, November 1981.
- [22]Garrett, H. B., and Whittlesey, A. C., "Spacecraft Charging, An Update," AIAA 96-0143, 34th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, January 1996.
- [23]Singer, S. F. (Ed)., "Interactions of Space Vehicles with an Ionized Atmosphere," *Pergamon*, New York, 1965.
- [24]Abdel-Aziz, Y.A. and Abd El-Hameed A.M., "Ground-based Simulation for the Effects of Space Plasma on Spacecraft," *Advances in Space Research* Vo. 51, Issue 1, 2013, pp.133-142.
- [25]Galgani, G., Antoneli, M., Bandineli, M., Scione, E. and Scorzafava, E. "Charging Analysis Approach on Cosmo Sdymed Second Generation Spacecraft," 14th Spacecraft Charging Technology Conference ESA/ESTEC, Noordwijk, 2016.
- [26]Liu, Y., Feng, W., Wang, S. and et.al, "GEO Spacecraft Potential Estimation in Worst-Case Environment by Spis," 14th Spacecraft Charging Technology Conference ESA/ESTEC, Noordwijk, 2016.
- [27]Guillemant, S., MateoVelez, J.C., Genot, V., Sarrailh, Hilgers, A. P., and Louarn, Ph., "Study and Simulation of Low Energy Plasma Measurment on Solar Orbiter," 13th Spacecraft Charging Technology Conference, Pasadena, United States, Jun 2014
- [28] Masui, H., Ose, T., Kitamura, T., Toyoda, K. and Cho., M., "Threshold and Duration, *Jouranl Spacecraft Rockets*," Vol. 47, 2010, pp. 966-973.
- [29]Inguimbert, V. and et.al., "Measurements of the Flashover Expansion on a Real-Solar Panel-Preliminary Results of EMAGS3 Projects," *IEEE Transactionson Plasma Science*, Vol. 41, No.12, 2013, pp. 3370 – 3379.
- [30] Ranjan, M., Kumar Parshottambhai Vaghela, N., Mukherjee, S., "Arc Mitigation Via Solar Panel Grouting and Curing Under Simulated LEO-Like Plasma Environment," *IEEE Transactionson Plasma Science*, Vol.41, No.12, 2013, pp. 3323 – 3328.
- [31]Masui, H., Endo, T., Toyoda, K. and et. al, "Electrostatic Discharge Tests of Solar Array